

全額補助

👉繳件報名中

專業師資群

瑞昱半導體等公司就業輔導媒合

IC封測工程師潛力學程

因應半導體測試人才缺口，協助人才測試技能養成，可學習半導體測試工程師實務知能、程式語言、測試機台實作技能、熟練掌握積體電路的設計理論及測試方法、熟悉模擬IC測試機台和實驗室測試儀器之半導體測試。

報名日期：即日起至111年5月20日止

甄選方式：僅招收20名學員，依書面資料進行審核，合格者將個別通知，額滿為止。※本校保有最終修改、變更及解釋等權利，如有未盡事宜，依網站公告為主。

訓練期間：**111/6/13 - 8/1**

每週一至日 09:00-12:00、13:00-17:00

時數/地點：200小時/中原大學

報名資格：(1)學歷：大學學歷以上，以電子系、電機系為優先之應屆畢業生、待業者或企業新聘員工。

(2)學員參訓須以結訓後直接就業為目標，無就業意願者或有升學計畫者，請勿報名。

課程費用：政府全額補助(補助約80,000元)

繳交資料：學員報名表、2吋照片1張、身份證正反面影本、最高學歷畢業證書影本、個人履歷(含自傳)...等，詳見網站說明。

補助
20名

詳細課程資訊→



報名請洽→中原大學推廣教育處

→報名方法：1.線上報名(詳見網站說明) 2.現場報名 3.傳真報名(繳費明細連同報名表一起傳真)

→地址：32023桃園市中壢區中北路200號(中原大學內真知教學大樓9樓)

→諮詢電話：(03)2651313 →傳真電話：(03)2651398 (非服務時間亦接受傳真報名)

→服務時間：週一至五09:00-21:30；週六日09:00-16:30 →網址<https://oce.cycu.edu.tw>